

'90年度 1月~6月 (上半期)

# 國內 電子產業의 技術導入 現況

自體 技術開發의 基盤造成과 先進 尖端技術의 消化·吸收, 契約 情報과약의 차원에서 '90年度 下半期 技術導入의 現況을 다룬 本稿는 재무부 경제협력국의 협조로 「한국산업기술진흥협회」에서 발표한 것 중 電子部門을 발췌한 것임을 밝힌다. <編輯者 註>

## 凡 例

- A: 기술정보 및 자료제공                    정: 정액
- B: 기술용역제공                            정: 정액
- C: 특허권 실시 허여                        착: 착수금
- D: 상표사용권 허여                        정: 정액
- E: 기타 공업소유권 허여                정: 경상기술료
- F: 기 타                                        정: 정액

技術導入者	技術提供者	導入技術名(業種)	技術導入內容	技術代價	契約期間(年)	申告受理日
(주)금성사	미국 National Semiconductor Co.	모사전신기용 모뎀의 소프트웨어	A, B, C, E	정: U\$250천 착: 경:	영구	90. 1. 5
현대 Allen-Bradley	미국 Allen Bradley Company, Inc.	프로그래머블 콘트롤 장비	A, B	정: 착: U\$300천 경: 3%	5	1. 6
금성하니웰(주)	미국 Honeywell Inc.	형광등용 조명제어 시스템	A, B, C, E	정: 착: U\$50천 경: 3%	5.1	1. 9
현대전자산업(주)	미국 Sea Chung Kim	반도체 제조기술	A, B	정: U\$320천 착: 경:	4	1. 15
삼성전자(주)	일본 Matsushita Electric Works, Ltd.	Programmable Logic Controller	A, B	정: 착: ¥ 50,000천 경: 2.5%, 3%	5	"
(주)홍양	일본 Tee Two Engineering Co., Ltd.	팩시밀리 제품 (가칭 Sunnex FA-90)	A, B, C, D, E	정: 착: ¥ 140,000천 경: FOB가격의 1.5%	5	"
태일정밀(주)	일본 후지전기화학(주)	FDD용 Head Slider	A, B	정: ¥ 30,000천 착: 경:	5	1. 18
삼성전자(주)	미국 Intergraph Corp.	32Bit RISC MCU	A, B, C, D	정: 착: U\$ 3,300천 경: 1.5%, 5%	6	1. 24
금성계전(주)	일본 OPTEX Co., Ltd.	광전스위치	A, B, E	정: ¥ 20,000천 착: 경: 3%	5	"
현대전자산업(주)	일본 Optrex(주)	LCD제조기술	A, B, C, E	정: ¥ 450백만 착: 경:	6	2. 3
(주)금성사	미국 BBE Sound Inc.	BBE Sound System	A, B, C, D	정: 착: \$20천 경: \$0.12 ~0.8/2원	15	2. 19

技術導入者	技術提供者	導入技術名(業種)	技術導入内容	技術代價	契約期間(年)	申告受理日
(주)금성사	미국 Micro Soft Corp.	Laser Beam Printer용 Software	A, B	정: \$ 350천 착: 경:	준영구	'90. 2. 20
금성전선(주)	일본 일본항공전자공업(주)	산업용 코넥타	A, B, C, E	정: 착: ¥ 150,000천 경: 5%	7	2. 21
우진정밀공업(주)	일본 후지전자공업(주)	전자관용 전자총부품	A, B, C, E	정: 착: 경: 판매가 2%	5	"
우성전기공업(주)	일본 CKP (주)	세탁기용 압력스위치 전자급수변	A, B, C, E	정: 착: ¥ 15,000천 경: 2.5%	5	2. 22
(주)대화무역상사	캐나다 EMI	임상화학 혈액분석기	A, B, C, E	정: 착: \$ 300천 경: \$ 5천대, 10천대	무기한	2. 26
포스테이타(주)	일본 NTTI사	Intelligent Bun	A	정: ¥ 123, 120천 착: 경:	3. 6	2. 27
(주)금성사	프랑스 Thomson S.A.	광 Disk Audio기기 (CAP)	C	정: 착: 126천 경: NSP×1.3%	5	3. 2
현대전자산업(주)	미국 Hhundai Electronics America	RISC Chip 3종	A, B, C	정: \$ 1,200천 착: 경:	영구	3. 9
(주)삼보컴퓨터	미국 Trigem Co.	Lap Top System	A	정: \$ 1,800천 착: 경:	3. 10	3. 9
삼성전자(주)	미국 Sam Sung Imformaton Systems America Inc.	Ethernet Card	A, B	정: \$ 751, 240 착: 경:	5	"
대한도입선제작소	미국 K.I.Associates Inc.	브라운관용 스텝핀	A, B	정: \$ 120천 착: 경:	4	3. 12
삼성전자 (주)	일본 Kasei Optonix Co., Ltd.	적색형광체	C, E	정: 착: \$ 100천 경: 2%	5	3. 21
(주)금성사	일본 증화기연사	Printer용 24Pin Dot Print Head	A, B	정: 착: ¥ 40,000천 경: \$ 6/대	10	"
삼성전자(주)	미국 Ballard Synergy Co.	컴퓨터용 SCSI Host Adapter	A, B	정: \$ 187천 착: 경:	준영구	"
대성전기공업(주)	일본 (株)神林제작소	세탁기용 압력스위치 및 전자급수변	A, B, C, E	정: 착: ¥ 15,000천 경: 3.5%	5	3. 23
삼성전자(주)	미국 Advanced Mos, Technology Associates, Inc.	Camcorder Servo, Controller	A, B, C	정: \$ 854천 착: 경:	4	"
삼성전자(주)	미국 ACC Microelectronics Corp.	PC전용 Chip Set	A, B, C	정: 착: \$ 1,200천 경: 2%, 4%	5	3. 29

技術導入者	技術提供者	導入技術名(業種)	技術導入內容	技術代價	契約期間(年)	申告受理日
(주)금성사	미국 Sun Microsystem Co.	Sun WS용 Sun OS4.03, C, ONC/NFS Bundle S/W	A, B	정: \$ 628천 착: \$ 50/Copy당 경: \$ 50/Copy당	10	'90. 3. 31
(주)삼보컴퓨터	미국 Application Software Inc.	1M/Personal	A, E	정: \$ 10천 착: \$ 10천 경:	3. 1	4. 4
삼성항공산업(주)	일본 平井精密工業(株)	Lead Frame (Eatching 방식 생산기술)	A, B	정: ¥ 15,000천 착: 경:	5	4. 16
삼성전자(주)	미국 Chips & Tech사	80386SX Note형 PC	A, B, E	정: \$ 450천 착: 경:	5	4. 30
삼성전자(주)	미국 Cadtrak	컴퓨터용 Graphic Board	A	정: \$ 125천 착: 경:	준영구 (특허 만료일)	5. 4
삼성전자(주)	미국 National Semiconductor	Modem관련 S/W의 License, Asic설계를 통한 FAX Controller	A, B, C	정: \$ 186천 착: 경:	4	5. 10
대우통신(주)	미국 University of Washington	PC 및 S/W용 Graphics & Image Processor System S/W	A, B	정: \$ 21,000 착: \$ 21,000 경: 2.5%	6	5. 10
이화전기공업(주)	미국 이화전기공업(주)	지하철용 정류기	A, B, C	정: \$ 101천 착: 경:	5	5. 23
삼흥중전기공업(주)	일본 고압전기	SF6 가스개폐기	A, B, C	정: ¥ 5,000천 착: 경:	4	5. 25
삼성전자(주)	일본 삼성전자 Japan(주)	8Bit Micro Controller	A, B, C, E	정: ¥ 90,000천 착: 경:	5	5. 25
삼성전자(주)	미국 Daniel Yum	안정화 전원IC 3종	A, B, C, E	정: \$ 177,700 착: 경:	4	5. 25
한일전기(주)	일본 조취삼양전기(주)	전기모포	A, B, C, E	정: ¥ 5,000천 착: ¥ 5,000천 경: 3%	5	5. 23
삼성전자(주)	미국 Telogy Networks Inc.	디지털무선전화기 CT <sub>2</sub> 형	A, B, C	정: \$ 370천 착: 경:	4	5. 28
대우전자(주)	일본 일본전기(NEC) (주)	Word Processor (H/W, S/W)	A, B	정: ¥ 60,000천 착: ¥ 1,000~1,800 경: 2~3%	5	5. 31
금성계선(주)	서독 Siemens Aktiengesell-Schaft	Digital Time Switch	A, B, C	정: DM 105천 착: DM 105천 경: 3%	5	6. 1
삼성전자(주)	미국 Advanced Mos Technology Associate Inc.	미국 Ad	A, B, C	정: \$ 11.7천 착: 경:	4	6. 9
삼성전자(주)	일본 ETNA(주)	사설무선교환기용-구내용 Pocket Phone S/W 응용설계기술	A, B, C, E	정: ¥ 22,008천 착: 경:	4	6. 11

技術導入者	技術提供者	導入技術名(業種)	技術導入內容	技術代價	契約期間(年)	申告受理日
삼성전자(주)	일본 (주)AGS (Acro Genuine System)	보통용지모사전신기의 프린터엔진	A, B, C, E	정: ¥ 114,612천 착: 경:	4	6. 12
삼성전자(주)	일본 Hitachi Ltd.	VHS Type VTR	C	정: 착: ¥ 650,000천 경: ¥ 105, 140, 150, 200, 300, 350/대	5	6. 12
한국ITT Cannon (주)	미국 ITT Industries Inc.	코넥타(XLA·XLB)	A, B, E	정: 착: 경: 4%	7	6. 14
현대전자산업(주)	미국 Vardell Lines	Authoring Tool 한글화	A, B	정: 착: \$ 75천 경: 10%	준영구	6. 19
럭키소재(주)	미국 Infromation Magnetics Corp.	MIG Composite Head Slider	A, B, C	정: \$ 700천 착: 경:	3. 6	6. 20
아나전자(주)	서독 Techisches Buero	휴대용 혈당농도 측정장치	A, B, C, E	정: 착: \$ 969천 경: 1.25%	5	"
삼성전자(주)	일본 (주)JELCO (주)	SS통신용 Modem (Module 개발)	A, B, C, E	정: ¥ 52,100천 착: 경:	4	"
극동철강(주)	스웨덴 Exhalator A. B	축열식 세라믹 전기보일러	A, B, C	정: 착: Skr 2,290천 경: 2.5%	4. 7	6. 30

## 신간안내

### 전자부품총람(Korea Electronic Parts '90~'91) 발간 안내

**KOREA  
ELECTRONICS  
PARTS 90-91**

ELECTRONIC INDUSTRIES ASSOCIATION OF KOREA

본회 전자진흥부는 전자공업진흥의 일환으로 매년 발간하는 전자부품총람(Korea Electronic Parts '90~'91)을 발간했다.

동 책자는 국내에서 생산되는 전자제품과 전기용품의 부품 및 소재를 사양중심으로 게재하여 국내는 물론 외국의 전자기기 업체에 국산부품 사용을 촉진하고 세계 각국의 바이어, KOTRA 무역관, 해외전자전, 한국전자전 등에 널리 배포되고 있다.

- 가격: 10,000원
- 면 수: 992면